一般講演会

2022/02/20（日）

14:30-16:00　オンライン

世界一 うす〜い 未来のはなし

松田 巌
東京大学物性研究所 教授

永村 直佳
物質・材料研究機構 主任研究員

スマホやパソコンの進化。
たくさんのアプリや動画など、メモリの増大や高速通信によって生活は便利になりました。
その背景には、電子部品を極限まで小さく薄くするものづくりがあります。
その究極が原子１層のシートです。
極限にうすいシートには、5Gを凌駕する高速大容量通信を可能にするなど、研究者も驚く性質が次々と発見されています。
人と人、人と物を繋ぐ、極限にうすいシートで実現させる、ちょっと未来の話。

お申込み締切　２月16日（水）まで
後日 (2/17 頃予定)、お申込みいただいたアドレスに参加 URL を送付します。

お問合せ　04-7136-3207
※ 障がい等のため、設備、情報保障等の配慮が必要な場合は、あらかじめご連絡ください。

お申し込み　下記 web ページ、QR コードページのお申込みフォームより参加登録ください。
https://www.issp.u-tokyo.ac.jp/public/issplecture
物性研　一般講演

主催：東京大学 物性研究所　後援：柏市

東京大学 THE UNIVERSITY OF TOKYO
東京大学 物性研究所 THE INSTITUTE FOR SOLID STATE PHYSICS THE UNIVERSITY OF TOKYO